

6



Europäisches Patentamt

(19)

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 924 640 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

23.06.1999 Patentblatt 1999/25

(51) Int. Cl.⁶: G06K 13/08

(21) Anmeldenummer: 98122337.3

(22) Anmeldetag: 25.11.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 16.12.1997 DE 29722142 U

(71) Anmelder:

STOCKO Metallwarenfabriken
Henkels und Sohn GmbH & Co
42327 Wuppertal (DE)

(72) Erfinder:

• Klatt, Dieter
42489 Wülfrath (DE)

• Ungermann, Heinz

63389 Linsengericht (DE)

• Pelke, Bernhard

42119 Wuppertal (DE)

• Bäcker, Arnd

53940 Hellenthal (DE)

• Klenner, Thomas

53940 Hellenthal (DE)

(74) Vertreter:

Stenger, Watzke & Ring

Patentanwälte

Kaiser-Friedrich-Ring 70

40547 Düsseldorf (DE)

(54) Adapter zum Kontaktieren von Chipkarten

(57) Adapter zum Kontaktieren von Chipkarten (4) mit einem vorzugsweise nach PCMCIA-Standard genormten Anschluß eines Datenverarbeitungsgeräts oder dergleichen, bestehend aus einem steckkartenförmigen Gehäuse (1) mit einer oberen und unteren Abdeckplatte, das einen stirnseitigen, in einen Aufnahmekanal (5) mündenden Einschlussschlitz (3) für die Aufnahme einer Chipkarte (4) und ein an der gegenüberliegenden Stirnseite angeordnetes Anschlußfeld aufweist, sowie aus einer mit dem

Anschlußfeld elektrisch verbundenen Leiterplatte, die sich parallel zum Aufnahmekanal (5) erstreckt und mit Kontaktelementen zum Kontaktieren einer Chipkarte (4) versehen ist, wobei die obere und untere Abdeckplatte zwei getrennte, deckungsgleiche Bauteile sind, und daß zwischen oberer und unterer Abdeckplatte wenigstens ein Zwischenelement vorgesehen ist, welche diese miteinander verbindet.

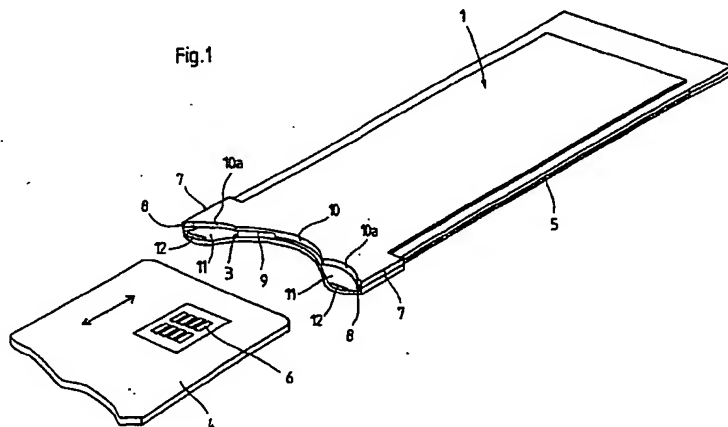


Fig.1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Adapter zum Kontaktieren von Chipkarten mit einem vorzugsweise nach PCMCIA-Standard genormten Anschluß eines Datenverarbeitungsgeräts oder dergleichen, bestehend aus einem steckkartenförmigen Gehäuse mit einer oberen und unteren Abdeckplatte, das einen stirnseitigen, in einen Aufnahmekanal mündenden Einschubschlitz für die Aufnahme einer Chipkarte und ein an der gegenüberliegenden Stirnseite angeordnetes Anschlußfeld aufweist, sowie aus einer mit dem Anschlußfeld elektrisch verbundenen Leiterplatte, die sich parallel zum Aufnahmekanal erstreckt und mit Kontaktelementen zum Kontaktieren einer Chipkarte versehen ist.

[0002] Unter einer Chipkarte in voranstehenden Sinne werden kartenförmige Trägerelemente elektronischer Bauteile, insbesondere von Mikroprozessoren, auf denen verschiedene, abrufbare Informationen gespeichert werden können, verstanden. Derartige Chipkarten sind insbesondere im Bereich der Computertechnologie anzutreffen und erfreuen sich einer immer stärker werdenden Verbreitung im Zusammenhang mit der Authentifikation von Subjekten. Neben dieser Verwendung als Identitätskarte für zum Beispiel die Bedienung von Zugangskontrollsystemen, werden Chipkarten derzeit zunehmend auch im bargeldlosen Zahlungsverkehr eingesetzt, wo sie beispielsweise bei Kreditkarten oder im Rahmen von POS-Systemen die Magnetstreifenkarte ablösen.

[0003] Zum Lesen einer Chipkarte sind als Kontaktiereinheit ausgebildete Leseeinheiten bekannt, die in Form eines Adaptersystems beispielsweise ermöglichen, eine Chipkarte an einen nach PCMCIA-Standard genormten Anschluß eines Datenverarbeitungssystems anzuschließen. Die im Stand der Technik hierzu bekannten Adapter weisen eine PCMCIA-Steckanschlußbuchse auf, die mit einem PCMCIA-Steckplatz des Datenverarbeitungssystems eine mechanische und elektrische Kontaktierung bewirkt. Das Auslesen der Chipkarte erfolgt dabei über im Aufnahmekanal für die Chipkarte angeordnete Kontaktelemente, welche dieselbe berührend oder, beispielsweise auf optischem oder magnetischem Weg, berührungslos kontaktieren.

[0004] Aus der DE 295 05 678 ist eine Kontaktiereinheit für kartenförmige Trägerelemente elektronischer Baugruppen bekannt, die mit einer Basisplatte mit einer zur planparallelen Aufnahme eines kartenförmigen Trägerelementes geeigneten Größe, wenigstens einer im wesentlichen parallel zur Basisplatte angeordneten Leiterplatte mit Kontaktelementen für die elektronischen Baugruppen des Trägerelementes an ihrer Oberfläche sowie mit einem an einer Kante der Basisplatte angeordneten Anschlußfeld versehen ist. Ein zur Basisplatte im wesentlichen deckungsgleiches, plattenförmiges Abdeckelement bildet mit der Leiterplatte einen schlitzartigen Einschubkanal und ist im Bereich des Anschlußfeldes und der dieser gegenüberliegenden Ecken an

der Basisplatte befestigt. Die Befestigung im Bereich des Anschlußfeldes erfolgt dabei über zwei seitlich des Anschlußfeldes verlaufende Stege, die einstückig mit der Basisplatte und dem Abdeckelement verbunden sind. Als Nachteil hierbei erweist sich, daß eine derartige Bauform nur mit großem wirtschaftlichen Aufwand herstellbar ist und sich daher nur bedingt für eine billige Massenproduktion eignet. Ursächlich hierfür ist die einstückige Bauweise von Basisplatte und Abdeckelement, die eine zeitaufwendige und damit ungünstige Montage mit sich bringt. Zudem ist die Auswahl der verwendbaren Materialien beschränkt, da das Abdeckelement über die Stege um das Anschlußfeld auf die Unterseite der Kontaktiereinheit umgebogen wird, so daß eine gewisse Biegsamkeit für ein zu verwendendes Material vorausgesetzt sein muß.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Adapter zum Kontaktieren von Chipkarten mit einem vorzugsweise nach PCMCIA-Standard genormten Anschluß eines Datenverarbeitungsgeräts oder dergleichen dahingehend weiterzubilden, daß sich eine einfache und kostengünstige Herstellung erreichen läßt, die eine wirtschaftliche Massenproduktion im Hinblick auf die zunehmend umfangreichere Verwendung vorbeschriebener Kartensysteme gewährleistet.

[0006] Die Aufgabe ist bei einem Adapter der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die obere und untere Abdeckplatten zwei getrennte, deckungsgleiche Bauteile sind, und daß zwischen oberer und unterer Abdeckplatte wenigstens ein Zwischenelement vorgesehen ist, welche diese miteinander verbindete.

[0007] Ein solchermaßen ausgestatteter Adapter läßt sich einfach und kostengünstig herstellen und gestattet daher eine Massenproduktion im zuvor erwähnten Sinn. Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich zum einen aufgrund der zweiteiligen Ausgestaltung mit oberer und unterer Abdeckplatte eine einfache Montage ergibt und zum anderen infolge des Verbindens der Abdeckplatten über die Zwischenelemente eine bedarfsgerechte Verwendung auch unterschiedlichster Materialien mit geringem fertigungstechnischen Aufwand erreichen läßt. Mögliche Anwendungsgebiete für Letztgenanntes können beispielsweise in der bedarfsabhängigen Verwendung nichtleitender oder leitender Materialien für die Abdeckplatten hinsichtlich einer geforderten Abschirmung, statischen Ableitung und dergleichen bestehen.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die obere Abdeckplatte mit einem oberen und die untere Abdeckplatte mit unteren Zwischenelementen versehen, die an ihren gegenüberliegenden Berührungsflächen miteinander verbunden sind. Dies bietet den Vorteil, daß die jeweiligen Abdeckplatten und dazugehörigen Zwischenelemente vorgefertigt werden können, so daß nach erfolgter Bestückung mit Leiterplatte und Anschlußfeld eine einfache Verbindung der gleichartigen oberen und unteren Zwischenelemente möglich ist.

Zu diesem Zweck wird weiterhin vorgeschlagen, daß an dem oberen und den unteren Zwischenelementen korrespondierend ausgebildete Zapfen und Öffnungen angeordnet sind, um eine einfache und schnelle Zentrierung der aufeinander anzuordnenden Zwischenelemente zu erzielen, die anschließend mittels Ultraschallschweißen, Kleben oder sonstigem Stoffschluß miteinander verbunden werden können.

[0009] Gemäß einer alternativen Weiterbildung der Erfindung sind das obere und die unteren Zwischenelemente mit korrespondierend ausgebildeten Zapfen und Öffnungen in Form einer Steckverbindung versehen und lösbar miteinander verbunden. Auf diese Weise ist eine einfache Trennung von oberer und unterer Abdeckplatte über die Zwischenelemente sichergestellt, was ein einfaches Zerlegen eines Adapters beispielsweise im Zusammenhang mit Recycling gewährleistet.

[0010] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Merkmal sind das obere und die unteren Zwischenelemente Kunststoff-Spritzteile, die mittels Spritzgießen an der jeweiligen oberen und unteren Abdeckplatte befestigbar sind, so daß sich sowohl eine einfache und kostengünstige Herstellung der Zwischenelemente als auch eine zuverlässige Verbindung letztgenannter mit den Abdeckplatten erzielen läßt. Zweckmäßigerweise sind hierzu die obere und die untere Abdeckplatte jeweils mit angeformten Krampen versehen, die in dem oberen und den jeweiligen unteren Zwischenelementen eingegossen sind, um eine zuverlässige, stoffschlüssige Verbindung zu gewährleisten.

[0011] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung ist das obere Zwischenelement als im wesentlichen U-förmiger Rahmen ausgebildet, dessen Außenkontur der der oberen Abdeckplatte folgt und dessen Innenkontur Klemm- und Führungsabschnitte zur Aufnahme der Leiterplatte zwischen den beiden Schenkeln des Rahmens aufweist. Dies bietet den Vorteil einer Erhöhung der Verwindungssteifigkeit des Adapters, indem zum Beispiel die Schenkel des Rahmens Teile der seitlichen Wandungen des Gehäuses bilden. Durch die Ausgestaltung der Innenkontur der Schenkel mit Klemm- und Führungsabschnitte zur Aufnahme der Leiterplatte wird zudem eine hohe Funktionsintegration erreicht. Um eine möglichst genaue Führung und sichere Kontaktierung einer Chipkarte im Adapter sicherzustellen - was eine annähernd gleiche Höhe von Chipkarte und Aufnahmekanal erfordert -, gleichzeitig aber auch ein einfaches und schnelles Einführen einer Chipkarte in den Adapter zu gewährleisten, ist gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung die dem Aufnahmekanal zugewandte Fläche der im Bereich des Einschubschlitzes angeordneten Basis des Rahmens an einer Seite mit einer flächigen Ausnehmung versehen. Dies gestattet ein etwas schräges und damit einfaches Einführen einer Chipkarte in den Einschubschlitz des Adapters.

[0012] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die unteren Zwischenelemente annähernd die Höhe einer Chip-

karte aufweisende Abstandssegmente sind, die einerseits im in Einschubrichtung einer Chipkarte vorderen Bereich des Gehäuses geschlossene seitliche Wandungen des Einschubschlitzes bilden und andererseits unter seitlichem Freilassen des sich an den Einschubschlitz anschließenden Aufnahmekanals beidseitig des Anschlußfelds angeordnet sind. Auf diese Weise wird eine sichere Führung und Kontaktierung einer Chipkarte im Adapter sichergestellt. Gleichzeitig ermöglicht das seitliche Freilassen nach PCMCIA-Standard vom Typ I, II, III oder IV genormte Abmessungen des steckkartenförmigen Gehäuses.

[0013] Um die Robustheit des Adapters zu erhöhen, ist gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung das im Bereich des Einschubschlitzes angeordnete Abstandssegment einstückig mit einer Bodenplatte ausgebildet, deren Außenkontur der der unteren Abdeckplatte entspricht. Zu dem gleichen Zweck wird weiterhin vorgeschlagen, daß die untere Abdeckplatte mit einer Vertiefung versehen ist, in der eine vorzugsweise metallene Verstärkungsplatte angeordnet ist. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die Abstandssegmente hierzu einstückig mit einer zur unteren Abdeckplatte deckungsgleichen Bodenplatte ausgebildet. Dies besitzt den Vorteil einer zeitgleichen Herstellung von Abdeckplatte und verstärkend wirkender Bodenplatte, so daß ein zusätzliches Anbringen der Verstärkungsplatte entfallen kann.

[0014] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung weisen die beidseitig des Anschlußfeldes angeordneten Abstandssegmente an ihren gegenüberliegenden Innenflächen Klemmabschnitte zur Fixierung des Anschlußfeldes auf, so daß eine einfache und schnelle Montage gewährleistet ist. Zweckmäßigerweise ist das im Bereich des Einschubschlitzes angeordnete Abstandssegment mit Einlaufschrägen für eine einzuführende Chipkarte und die beidseitig des Anschlußfeldes angeordneten Abstandssegmente mit die Einstieftiefe einer Chipkarte eckseitig begrenzenden Anschlägen, welche eine an die Eckenform der Chipkarte angepaßte Kontur aufweisen, versehen. Durch diese Maßnahme ist ein einfaches Einführen einer Chipkarte und ein sicherer Sitz derselben im Aufnahmekanal des Adapters gewährleistet.

[0015] Um eine ergonomisch günstige Handhabung des Adapters zu gewährleisten, wird gemäß einem weiteren vorteilhaften Merkmal der Erfindung vorgeschlagen, daß die obere Abdeckplatte an der den Einschubschlitz aufweisenden Stirnseite eine durch mehrere zurückspringende, teilkreisförmige Aussparungen gebildete Kontur aufweist. Die ergonomische Handhabung wird weiterhin dadurch begünstigt, daß die untere Abdeckplatte an der den Einschubschlitz aufweisenden Stirnseite in zumindest einem der beiden äußeren, teilkreisförmigen Aussparungen der oberen Abdeckplatte gegenüberliegenden Bereich eine nach Art einer Unterlippe hervorgezogene Fläche aufweist, auf der wenigstens ein Klemmnocken angeordnet ist,

durch den zusammen mit den an den Abstandssegmenten ausgebildeten Anschlüssen die Chipkarte sicherbar ist. Dies trägt auch dazu bei, daß die Kontaktsicherheit erheblich erhöht wird.

[0016] Schließlich wird vorgeschlagen, daß die obere und die untere Abdeckplatte aus Metall gefertigt sind, um neben einer guten Abschirmung auch eine robuste und langlebige Bauweise zu erzielen.

[0017] Weitere Merkmale und Vorteile des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht einen Adapter und eine Chipkarte;

Fig. 2 eine Explosionsdarstellung von einer oberen und einer unteren Abdeckplatte mit jeweils zugehörigen Zwischenelementen;

Fig. 3 in einer perspektivischen Ansicht eine mit einem Anschlußfeld versehene Leiterplatte sowie mit den Zwischenelementen verbundene obere und untere Abdeckplatte und

Fig. 4 eine Explosionsdarstellung von oberer und unterer Abdeckplatte mit zugehörigen Zwischenelementen in einer alternativen Ausführungsform.

[0018] Der in Fig. 1 dargestellte Adapter weist ein Gehäuse 1 auf, dessen Abmessungen denen einer PCMCIA-Steckkarte vom Typ II entsprechen. Das Gehäuse 1 ist an seiner schmälere Stirnseite mit einer PCMCIA-Steckanschlußbuchse 2 versehen, die - wie aus Fig. 3 ersichtlich - vollkommen im Gehäuse 1 untergebracht ist. Das Gehäuse 1 weist an der der Steckanschlußbuchse 2 gegenüberliegenden Stirnseite einen Einschubschlitz 3 für eine Chipkarte 4 auf, der in einen seitlich offenen Aufnahmekanal 5 übergeht. Die Chipkarte 4 ist mit einem flächigen Kontaktfeld 6 versehen und läßt sich in Richtung des gezeigten Doppelpfeiles in das Gehäuse 1 einführen bzw. herausziehen.

[0019] Zum besseren Einführen der Chipkarte 4 sind die seitlichen Wände 7 im Bereich des Einschubschlitzes 3 mit stirnseitigen Einlaufschrägen 8 und die dem Aufnahmekanal 5 zugewandte Deckenfläche mit einer ein schräges Einführen gestattenden Ausnehmung 9 versehen. Eine leichte Entnahme einer eingeschobenen Chipkarte 4 wird durch mehrere zurückspringende, teilkreisförmige Aussparungen 10, 10a an der Kontur der den Einschubschlitz 3 aufweisenden Stirnseite sowie den Aussparungen 10a gegenüberliegenden, nach Art einer Unterlippe hervorgezogenen Flächen 11 gewährleistet, die einem Benutzer einen günstigen Zugriff zur Chipkarte 4 ermöglichen. Die Flächen 11 dienen gleichzeitig als

Abstützflächen der Chipkarte 4 beim Einführen, wodurch dieses erheblich vereinfacht wird. Um eine Verriegelung einer eingeschobenen Chipkarte 4 zu erreichen, sind die Flächen 11 zudem mit geringfügig hochstehenden Klemmnocken 12 versehen, die eine eingeschobene Chipkarte 4 im Aufnahmekanal 5 festsetzen und damit ein ungewolltes Herausrutschen verhindern.

[0020] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, besteht das Gehäuse 1 aus einer oberen Abdeckplatte 13 und einer unteren Abdeckplatte 14, die durch Zwischenelemente 15, 16, 17, 17a miteinander verbunden sind. Die als Blechstanzteile gefertigten Abdeckplatten 13, 14 weisen orthogonal abgewinkelte Krampen 18, 18a, 18b auf, die während der Herstellung der Zwischenelemente 15 bis 17a durch Kunststoff-Spritzgießen von diesen eingeschlossen werden, so daß eine einfache, aber dennoch belastbare Verbindung von Zwischenelementen 15 bis 17a und Abdeckelementen 13, 14 trotz unterschiedlicher Materialien sichergestellt ist.

[0021] Das an der oberen Abdeckplatte 13 angeordnete Zwischenelement 15 ist als ein im wesentlichen U-förmiger Rahmen ausgebildet, dessen Schenkeln an ihrer Innenkontur Klemm- und Führungsabschnitte 19, 20 zur Aufnahme einer Leiterplatte 21 aufweisen, während die Basis des Zwischenelements 15 mit den zuvor erwähnten Einlaufschrägen 8, der Ausnehmung 9 sowie den Aussparungen 10, 10a versehen ist. Durch die rahmenartige Ausgestaltung des Zwischenelements 15 ist eine hohe Verwindungssteifigkeit des Gehäuses 1 gewährleistet.

[0022] An der dem Aufnahmekanal 5 zugewandten Unterseite des Zwischenelements 15 sind im Seitenbereich der Basis und im Endbereich der Schenkel Öffnungen 22 vorgesehen, die mit korrespondierend ausgebildeten Zapfen 23 an den gegenüberliegenden Zwischenelementen 16 bis 17a fluchten und bei Montage des Adapters in diese eingreifen. Die als Abstandssegmente ausgebildeten Zwischenelemente 16 bis 17a weisen eine der einer Chipkarte 4 annähernd entsprechende Höhe auf und bilden dadurch den Aufnahmekanal 5. Das im Bereich des Einschubschlitzes 3 angeordnete Zwischenelement 16 weist eine Bodenplatte auf, die an ihrer Stirnseite der Kontur der unteren Abdeckplatte 14 folgt und dadurch auch die zuvor erwähnten Flächen 11, auf denen die aus Metall oder Kunststoff bestehenden Klemmnocken 12 als separate Teile oder einstückig ausgebildet angeordnet sind, bildet. Die im Bereich der Steckanschlußbuchse 2 angeordneten Zwischenelemente 17, 17a weisen zu den Klemmabschnitten 19 korrespondierende Klemmabschnitte 19a auf, die zusammen mit den zuvor genannten die mit der Leiterplatte 21 elektrisch verbundene Steckanschlußbuchse 2 aufnehmen. An der in Einschubrichtung einer Chipkarte 4 vorderen Stirnseite der Zwischenelemente 17, 17a sind Anschlüsse 24 mit einer an die Eckenform einer Chipkarte 4 angepaßten Kontur vorgesehen, die die Einstecktiefe einer Chipkarte 4 eck-

seitig begrenzen.

[0023] Wie aus Fig. 4 zu entnehmen ist, weist die untere Abdeckplatte 14 eine Vertiefung 25 auf, in der eine Verstärkungsplatte 26 angeordnet ist. Die Befestigung der aus Metall bestehenden Verstärkungsplatte 26, welche die Steifigkeit des Adapters erheblich erhöht, erfolgt dabei über Ultraschallschweißen oder Kleben. In der in Fig. 4 gezeigten alternativen Ausführungsform sind die Zwischenelemente 16 bis 17a einstückig mit einer Bodenplatte 27 ausgebildet, die über Krampen 18c mit der unteren Abdeckplatte 14 verbunden ist. Bei dieser alternativen Ausführungsform wird die notwendige Verwindungssteifigkeit des Gehäuses 1 über die Bodenplatte 27 erreicht, so daß auf die Verstärkungsplatte 26 sowie die dafür erforderliche Vertiefung 25 in der unteren Abdeckplatte 14 bei Bedarf verzichtet werden kann.

[0024] Bei Montage des Adapters werden die mit den Zwischenelementen 15 bis 17a versehenen obere und untere Abdeckplatten 13, 14 derart übereinander gelegt, daß die Zapfen 23 in die Öffnungen 22 eingreifen und gleichzeitig die Leiterplatte 21 in den Führungsabschnitten 20 und die Steckanschlußbuchse 2 in den Klemmabschnitten 19, 19a zu liegen kommen. Die durch das Ineinandergreifen der Zapfen 23 und der Öffnungen 22 bereits zentrierten Zwischenelemente 15 bis 17a können dann mittels Kleben oder Ultraschallschweißen verbunden werden. Bei Ausgestaltung der Zapfen 23 und der korrespondierenden Öffnungen 22 in Form einer Steckverbindung kann außer der montagegünstigen Zentrierung der aufeinander anzuordnenden Zwischenelemente 15 bis 17a auch eine endgültige Fixierung dieser erreicht werden, die sich hinsichtlich eines recyclingbedingten Zerlegens auszeichnet.

[0025] Der zuvor beschriebene Adapter eignet sich für den Anschluß an eine PCMCIA-Schnittstelle eines Computers oder dergleichen, wobei der Aufnahmekanal 5 für eine nach DIN ISO 7816 genormte Chipkarte 4 ausgestaltet ist. Das an der Oberseite der Chipkarte 4 angeordnete Kontaktfeld 6 kommt bei in den Adapter eingeschobener Chipkarte 4 gegenüber von Kontaktelementen 28 zu liegen, so daß eine Kontaktierung sichergestellt ist. Aufgrund der Eignung des Adapters für eine nach DIN ISO 7816 genormte Chipkarten 4, bei der die Kartenbreite der Breite des nach PCMCIA-Standard genormten Gehäuses 1 entspricht, ist ein seitliches Offenlassen des Aufnahmekanals 5 unerläßlich. Eine dadurch bedingte Beeinträchtigung der Verwindungssteifigkeit und Robustheit des Gehäuses 1 wird durch die Ausgestaltung des oberen Zwischenelements 15 als im wesentlichen U-förmiger Rahmen sowie das Vorsehen der Verstärkungsplatte 26 derart minimiert, daß sie in der Praxis weitestgehend ausgeschlossen werden kann. Durch das Vorsehen von Zapfen 23 und dazu korrespondierenden Öffnungen 22 wird eine schnelle und montagerechte Herstellung erzielt, die sich für eine wirtschaftliche Massenfertigung eignet und bei Ausgestaltung als lösbare Steckverbindung zudem

recyclingbedingten Anforderungen Rechnung trägt.

Bezugszeichenliste

5	[0026]	
1	Gehäuse	
2	Steckanschlußbuchse	
3	Einschubschlitz	
10	4	Chipkarte
5	Aufnahmekanal	
6	Kontaktfeld	
7	Wandung	
8	Einlaufschräge	
15	9	Ausnehmung
10	Aussparung	
10a	Aussparung	
11	Fläche	
12	Klemmnocken	
20	13	obere Abdeckplatte
14	untere Abdeckplatte	
15	Zwischenelement	
16	Zwischenelement	
17	Zwischenelement	
25	17a	Zwischenelement
18	Krampen	
18a	Krampen	
18b	Krampen	
18c	Krampen	
30	19	Klemmabschnitt
19a	Klemmabschnitt	
20	Führungsabschnitt	
21	Leiterplatte	
22	Öffnung	
35	23	Zapfen
24	Anschlag	
25	Vertiefung	
26	Verstärkungsplatte	
27	Bodenplatte	
40	28	Kontaktelemente

Patentansprüche

1. Adapter zum Kontaktieren von Chipkarten (4) mit einem vorzugsweise nach PCMCIA-Standard genormten Anschluß eines Datenverarbeitungsgärts oder dergleichen, bestehend aus einem steckkartenförmigen Gehäuse (1) mit einer oberen und unteren Abdeckplatte (13, 14), das einen stirnseitigen, in einen Aufnahmekanal (5) mündenden Einschubschlitz (3) für die Aufnahme einer Chipkarte (4) und ein an der gegenüberliegenden Stirnseite angeordnetes Anschlußfeld (2) aufweist, sowie aus einer mit dem Anschlußfeld (2) elektrisch verbundenen Leiterplatte (21), die sich parallel zum Aufnahmekanal (5) erstreckt und mit Kontaktelementen (28) zum Kontaktieren einer Chipkarte (4) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

daß die obere und untere Abdeckplatte zwei getrennte, deckungsgleiche Bauteile sind, und daß zwischen oberer und unterer Abdeckplatte wenigstens ein Zwischenelement vorgesehen ist, welche diese miteinander verbindet.

2. Adapter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Abdeckplatte (13) mit einem oberen (15) und die untere Abdeckplatte (14) mit unteren (16 bis 17a) Zwischenelementen versehen ist, die an ihren gegenüberliegenden Berührungsflächen miteinander verbunden sind.
3. Adapter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß an dem oberen (15) und den unteren (16 bis 17a) Zwischenelementen korrespondierend ausgebildete Zapfen (23) und Öffnungen (22) angeordnet sind.
4. Adapter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das obere (15) und die unteren (16 bis 17a) Zwischenelemente mit korrespondierend ausgebildeten Zapfen (23) und Öffnungen (22) in Form einer Steckverbindung versehen und lösbar miteinander verbunden sind.
5. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das obere (15) und die unteren (16 bis 17a) Zwischenelemente Kunststoff-Spritzteile sind, die mittels Spritzgießen an der jeweiligen oberen und unteren Abdeckplatte (13, 14) befestigbar sind.
6. Adapter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die obere und die untere Abdeckplatte (13, 14) jeweils mit angeformten Krampen (18 bis 18c) versehen sind, die in dem oberen und dem jeweiligen unteren Zwischenelementen (15 bis 17a) eingegossen sind.
7. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das obere Zwischenelement (15) als im wesentlichen U-förmiger Rahmen ausgebildet ist, dessen Außenkontur der oberen Abdeckplatte (13) folgt und dessen Innenkontur Klemm- und Führungsabschnitte (19, 20) zur Aufnahme der Leiterplatte (21) zwischen den beiden Schenkeln des Rahmens aufweist.
8. Adapter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Aufnahmekanal (5) zugewandte Fläche der im Bereich des Einschubschlitzes (3) angeordneten Basis des Rahmens an einer Seite mit einer flächigen Ausnehmung (9) versehen ist.
9. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daß die unteren Zwischenelemente (16 bis 17a) annähernd die Höhe einer Chipkarte (4) aufweisende Abstandssegmente sind, die einerseits im in Einschubrichtung einer Chipkarte (4) vorderen Bereich des Gehäuses (1) geschlossene seitliche Wandungen (7) des Einschubschlitzes (3) bilden und andererseits unter seitlichem Freilassen des sich an den Einschubschlitz (3) anschließenden Aufnahmekanals (5) beidseitig des Anschlußfeldes (2) angeordnet sind.

10. Adapter nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das im Bereich des Einschubschlitzes (3) angeordnete Abstandssegment (16) einstückig mit einer Bodenplatte ausgebildet ist, deren Außenkontur der der unteren Abdeckplatte (14) entspricht.
11. Adapter nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die untere Abdeckplatte (14) mit einer Vertiefung (25) versehen ist, in der eine vorzugsweise metallene Verstärkungsplatte (26) angeordnet ist.
12. Adapter nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandssegmente (16 bis 17a) einstückig mit einer zur unteren Abdeckplatte (14) deckungsgleichen Bodenplatte (27) ausgebildet sind.
13. Adapter nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die beidseitig des Anschlußfeldes (2) angeordneten Abstandssegmente (17, 17a) an ihren gegenüberliegenden Innenflächen Klemmabschnitte (19a) zur Fixierung des Anschlußfeldes (2) aufweisen.
14. Adapter nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das im Bereich des Einschubschlitzes (3) angeordnete Abstandssegment (16) mit Einlaufschrägen (8) für eine einzuführende Chipkarte (4) und die beidseitig des Anschlußfeldes (2) angeordneten Abstandssegmente (17, 17a) mit die Einstecktiefe einer Chipkarte (4) eckseitig begrenzenden Anschlägen (24), welche eine an die Eckenform der Chipkarte (4) angepaßte Kontur aufweisen, versehen sind.
15. Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Abdeckplatte (13) an der den Einschubschlitz (3) aufweisenden Stirnseite eine durch mehrere zurückspringende, teilkreisförmige Aussparungen (10, 10a) gebildete Kontur aufweist.
16. Adapter nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die untere Abdeckplatte (14) an der den Einschubschlitz (13) aufweisenden Stirnseite

in zumindest einem der beiden äußeren teilkreisförmigen Aussparungen (10a) der oberen Abdeckplatte (13) gegenüberliegenden Bereich eine nach Art einer Unterlippe hervorgezogene Fläche (11) aufweist, auf der wenigstens ein Klemmnocken (12) angeordnet ist, durch den zusammen mit den an den Abstandssegmenten (17, 17a) ausgebildeten Anschlägen (24) die Chipkarte (4) sicherbar ist.

17. Adapter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die obere und die untere Abdeckplatte (13, 14) aus Metall gefertigt sind.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

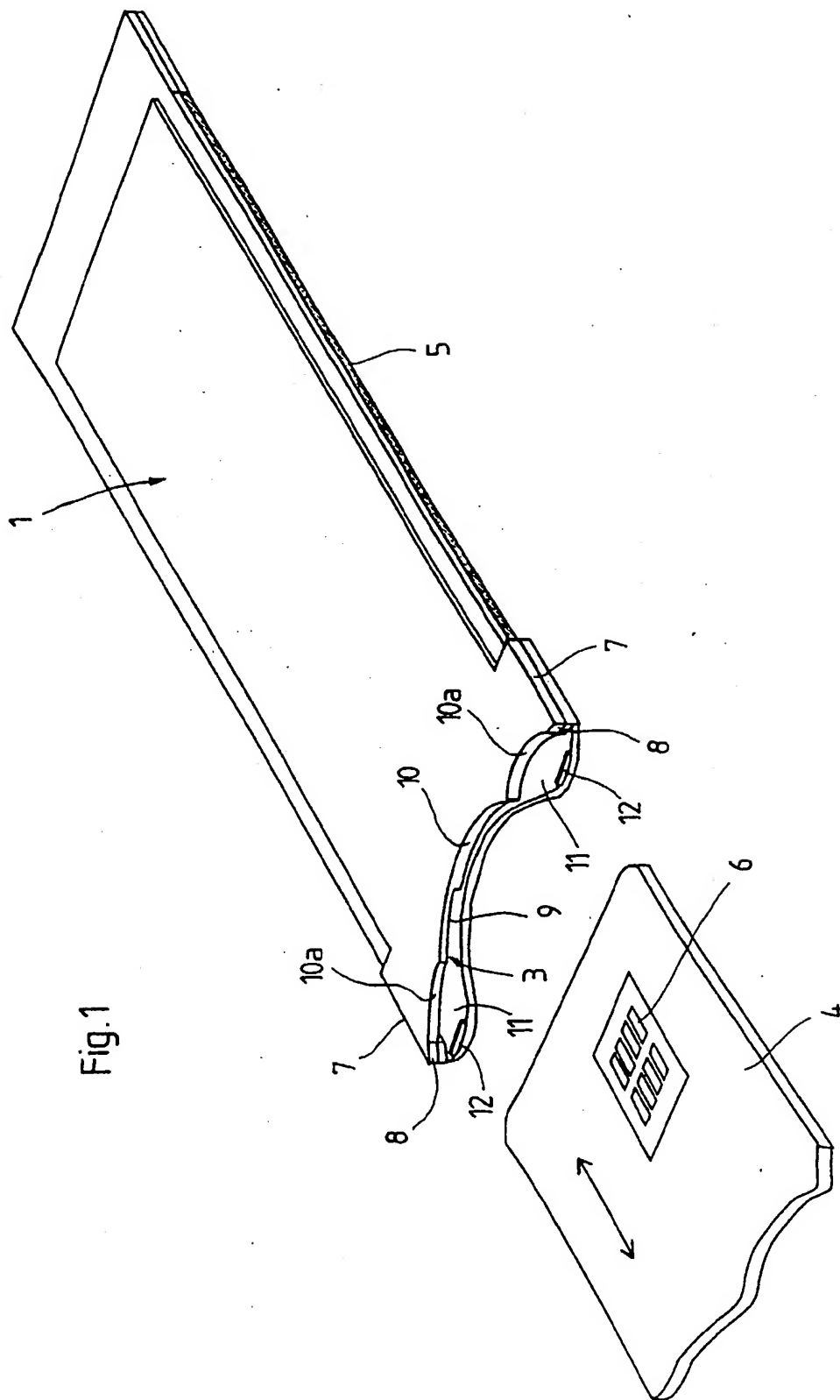


Fig. 2

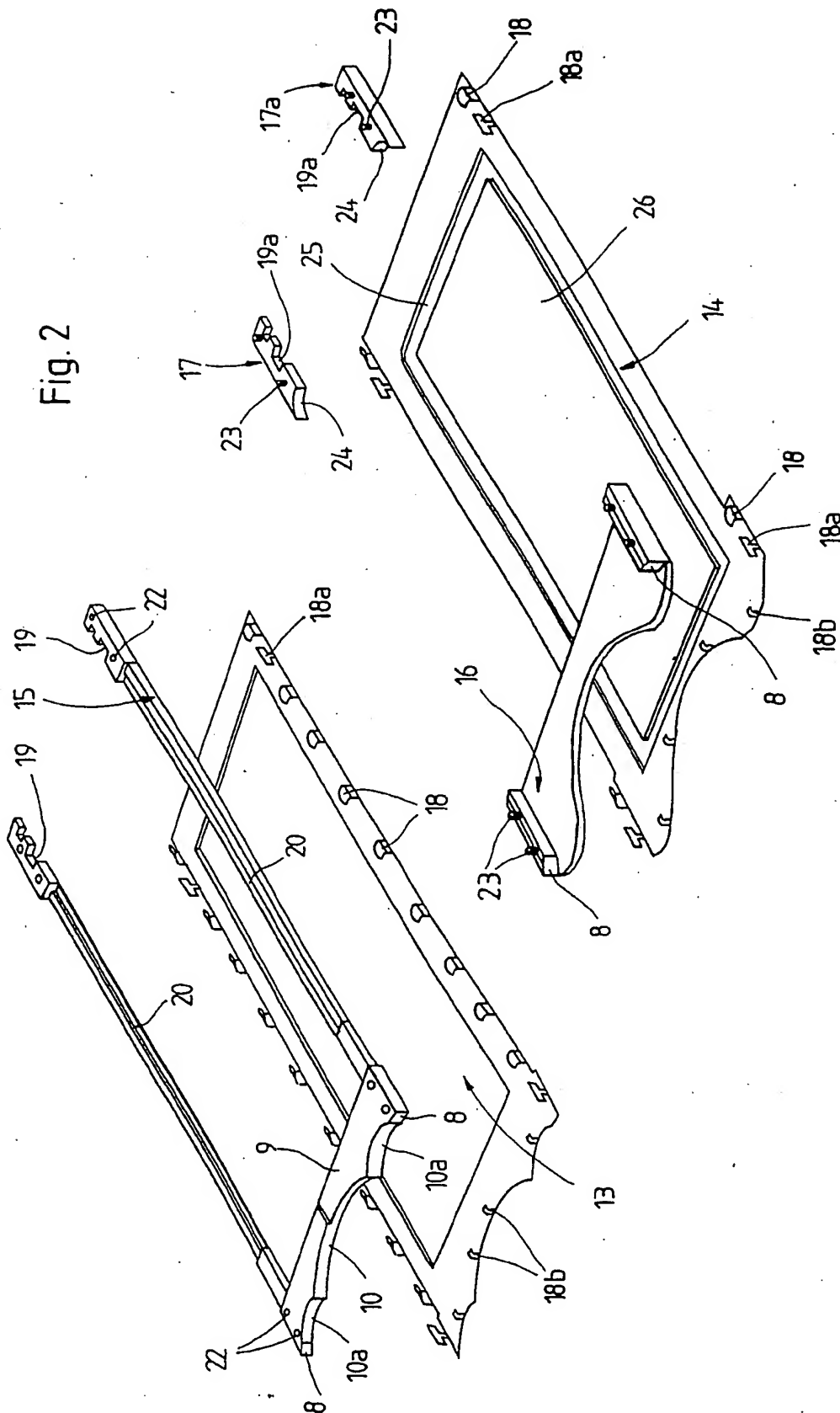


Fig. 3

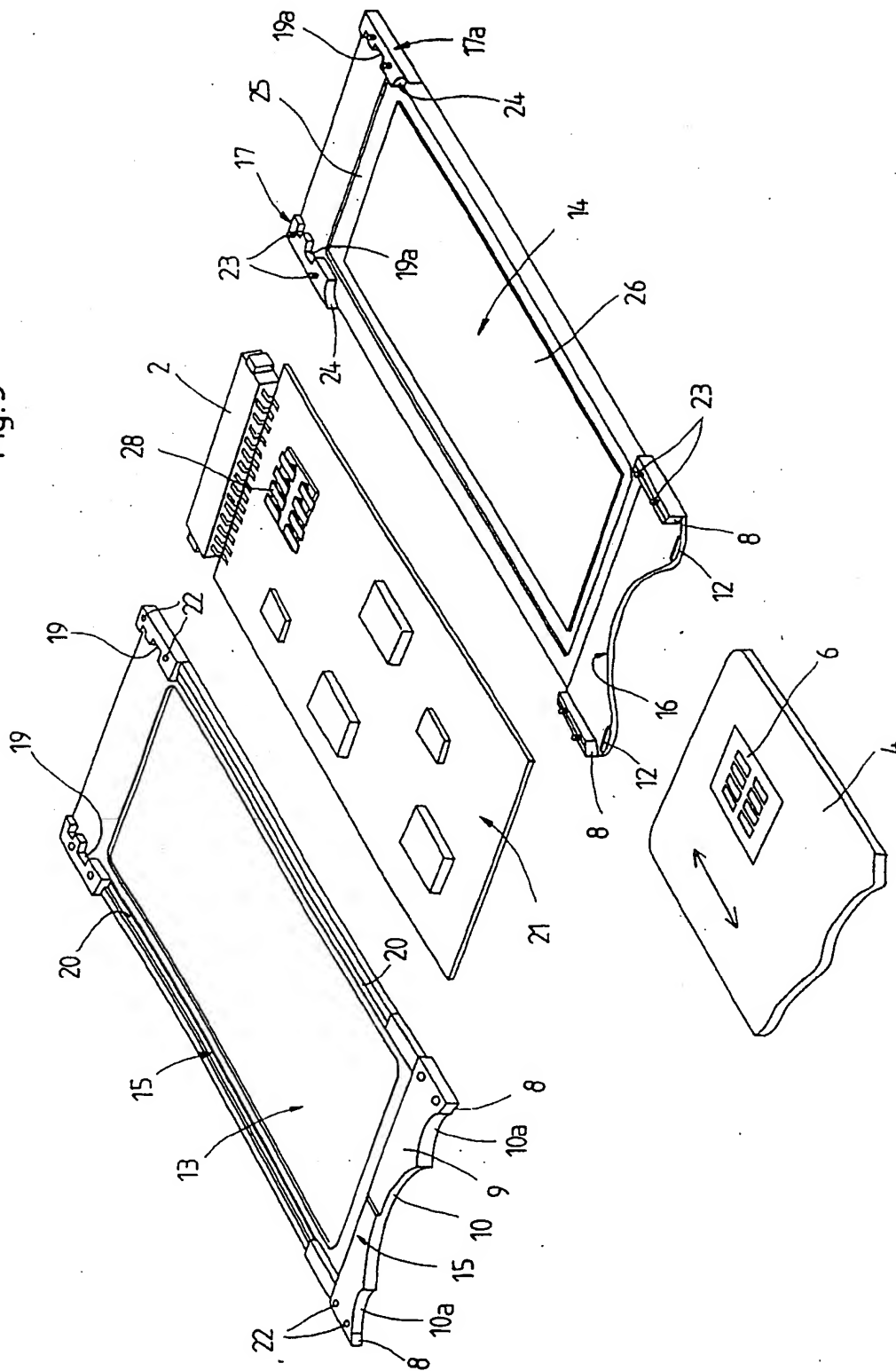
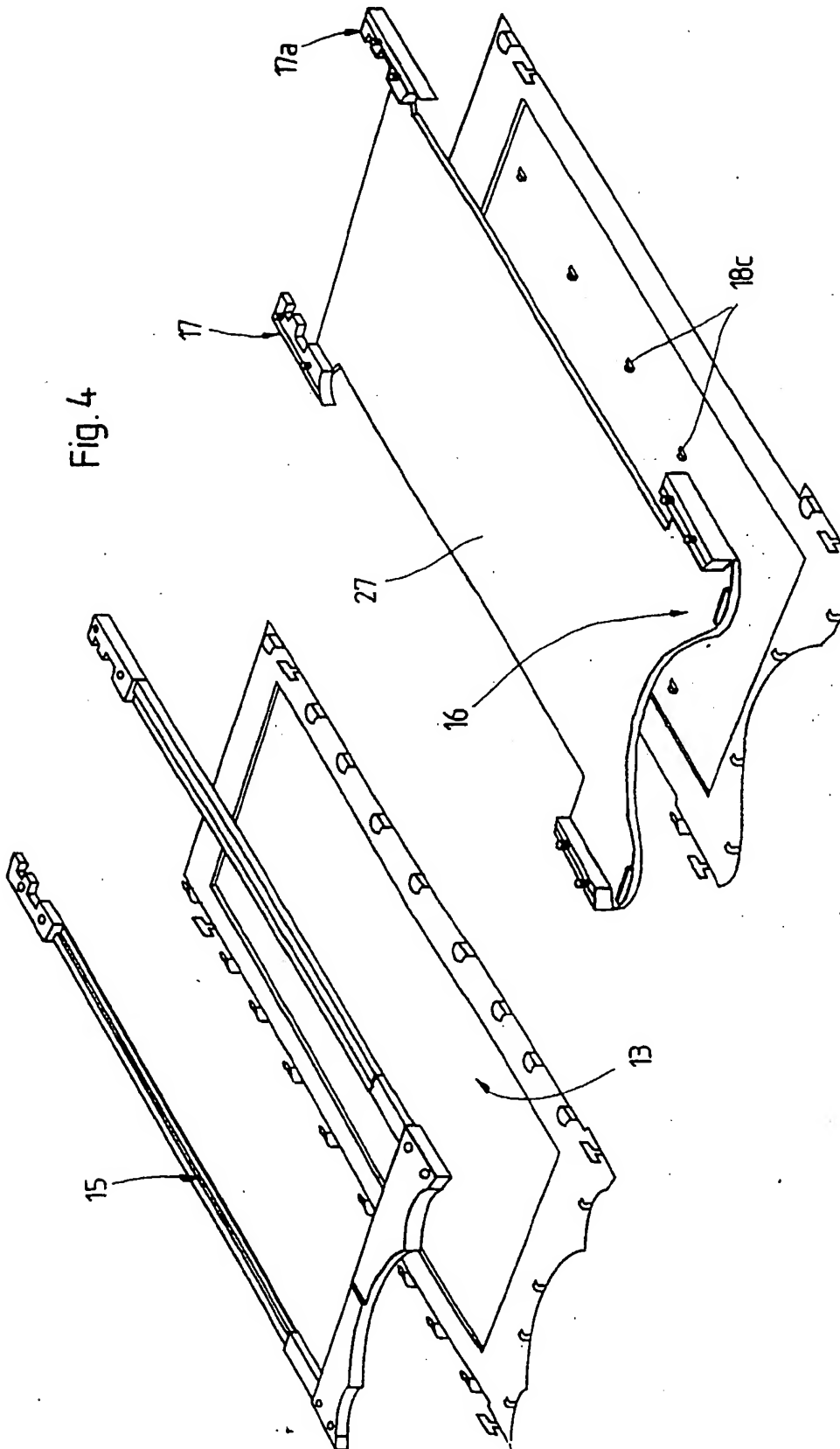
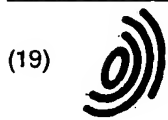


Fig. 4





Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 924 640 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
11.10.2000 Patentblatt 2000/41

(51) Int. Cl.⁷: G06K 7/00

(43) Veröffentlichungstag A2:
23.06.1999 Patentblatt 1999/25

(21) Anmeldenummer: 98122337.3

(22) Anmeldetag: 25.11.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

- Ungermann, Heinz
63389 Linsengericht (DE)
- Pelke, Bernhard
42119 Wuppertal (DE)
- Bäcker, Arnd
53940 Hellenthal (DE)
- Klenner, Thomas
53940 Hellenthal (DE)

(30) Priorität: 16.12.1997 DE 29722142 U

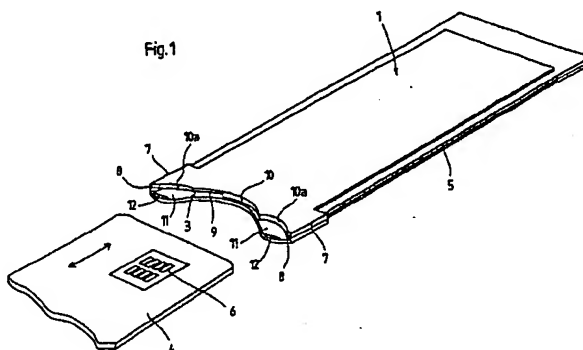
(71) Anmelder:
STOCKO Metallwarenfabriken
Henkels und Sohn GmbH & Co
42327 Wuppertal (DE)

(74) Vertreter:
Stenger, Watzke & Ring
Patentanwälte
Kaiser-Friedrich-Ring 70
40547 Düsseldorf (DE)

(72) Erfinder:
• Klatt, Dieter
42489 Wülfrath (DE)

(54) **Adapter zum Kontaktieren von Chipkarten**

(57) Adapter zum Kontaktieren von Chipkarten (4) mit einem vorzugsweise nach PCMCIA-Standard genormten Anschluß eines Datenverarbeitungsgeräts oder dergleichen, bestehend aus einem steckkartenförmigen Gehäuse (1) mit einer oberen und unteren Abdeckplatte, das einen stirnseitigen, in einen Aufnahmekanal (5) mündenden Einschubschlitz (3) für die Aufnahme einer Chipkarte (4) und ein an der gegenüberliegenden Stirnseite angeordnetes Anschlußfeld aufweist, sowie aus einer mit dem Anschlußfeld elektrisch verbundenen Leiterplatte, die sich parallel zum Aufnahmekanal (5) erstreckt und mit Kontaktelementen zum Kontaktieren einer Chipkarte (4) versehen ist, wobei die obere und untere Abdeckplatte zwei getrennte, deckungsgleiche Bauteile sind, und daß zwischen oberer und unterer Abdeckplatte wenigstens ein Zwischenelement vorgesehen ist, welche diese miteinander verbindet.





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 12 2337

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	EP 0 724 226 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 31. Juli 1996 (1996-07-31) * Ansprüche 1,2,4,11,12 *	1-4	G06K7/00
X	EP 0 704 813 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 3. April 1996 (1996-04-03) * Ansprüche 1,2 *	1,5,7,8,15	
X A	EP 0 675 456 A (FRAMATOME CONNECTORS INT) 4. Oktober 1995 (1995-10-04) * Anspruch 5 * * Abbildung 3 *	1 16	
X	WO 97 39418 A (BRICAUD HERVE ; ITT MFG ENTERPRISES INC (US)) 23. Oktober 1997 (1997-10-23) * Anspruch 1 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			G06K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 21. August 2000	Prüfer Herskovic, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P4CCG)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 12 2337

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

21-08-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0724226 A	31-07-1996	JP 8202834 A	09-08-1996
		CN 1134571 A	30-10-1996
		US 5739515 A	14-04-1998
EP 0704813 A	03-04-1996	JP 8096089 A	12-04-1996
		CN 1149162 A	07-05-1997
		US 5674080 A	07-10-1997
EP 0675456 A	04-10-1995	FR 2717625 A	22-09-1995
		AU 702700 B	04-03-1999
		AU 1481695 A	28-09-1995
		JP 8050638 A	20-02-1996
		US 5670769 A	23-09-1997
WO 9739418 A	23-10-1997	FR 2747847 A	24-10-1997
		CA 2221890 A	23-10-1997
		CA 2232281 A	23-10-1997
		CA 2232282 A	23-10-1997
		CN 1252634 A	10-05-2000
		EP 0846304 A	10-06-1998
		EP 0860904 A	26-08-1998
		EP 0860905 A	26-08-1998
		EP 0942492 A	15-09-1999
		JP 2000029584 A	28-01-2000
		JP 11167957 A	22-06-1999
		JP 11250990 A	17-09-1999
		JP 11501754 T	09-02-1999
		US 6053748 A	25-04-2000

EPO FORM P4461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82